

2025 年 7 月 17 日

東北経済産業局

【T-Seeds】台湾の半導体関連産業との交流について

東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム(T-Seeds)は、東北地域の半導体関連産業の更なる成長を目的として、1.TEEIA×TOHOKU 交流会の開催、2.SEMICON 台湾 2025 への出展などに取り組みます。

概要

2024 年 4 月に設立された東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム(T-Seeds)(共同事務局:民間企業、東北経済産業局)では、「半導体人材の裾野拡大」「サプライチェーン強靱化」に向けた取り組みを推進しています。

サプライチェーン強靱化事業の一環として、台湾の半導体関連産業との交流事業(「TEEIA×TOHOKU 交流会の開催」及び「SEMICON 台湾 2025 への出展」など)を実施します。これらを通じて、東北と台湾における半導体関連産業の活性化に取り組みます。

1.TEEIA×TOHOKU 交流会の開催について

概要	従来、国内各地域の半導体関連企業との交流を深めてきた、台湾電子製造設備工業同業公會(TEEIA)が 2025 年 8 月に東北地域に来訪予定。 東北各県と連携の上で、双方の地域・企業等の理解を深めること、ひいては東北の半導体関連産業の更なる振興・取引拡大を目的として、交流会を開催する。
日時	2025 年 8 月 6 日(水曜日)13 時 00 分～19 時 00 分
会場	ウェスティンホテル仙台 (宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1)
参加者	TEEIA 会員企業、T-Seeds 会員企業など計 30 社程度 ※一般公開は行いません。
次第	(1)13 時 00 分～14 時 00 分 セミナー(東北、台湾の半導体関連産業について) (2)14 時 00 分～17 時 00 分 商談会 (3)17 時 15 分～19 時 00 分 懇親会
言語	同時通訳(日本語・中国語)
取材登録	次第(1)及び(2)について取材を希望される場合は、7 月 25 日(金曜日)17 時 00 分までに社名、氏名、テレビ社の場合は、ムービー(ENG カメラ)撮影希望の有無を末尾担当室までメールにて御連絡くださ

	い。
--	----

2.SEMICON 台湾 2025 への出展について

概要	SEMICON 台湾(半導体関連産業の国際展示会)に、T-Seedsとしてのブース出展を行うことで、東北地域の半導体関連産業の認知度向上やネットワーク構築などを旨すとともに、東北各県とも連携し、各県における半導体関連産業のPR等の活動を推進する。
開催日	2025 年 9 月 10 日(水曜日)～12 日(金曜日)
会場	台北南港展示センターホール 1&2(TaiNEX 1&2)/台湾・台北市
主催	国際半導体製造装置材料協会(SEMI)

(本発表資料のお問合せ先)

東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム 共同事務局

東北経済産業局地域経済部 情報政策・半導体戦略室長 井元

担当者: 小岩、亀田、早坂

電話:022-221-4895(直通)

E-MAIL: bzI-thk-handotai☆meti.go.jp

※「☆」を「@」に置き換えてください。